

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0736560190

Status:

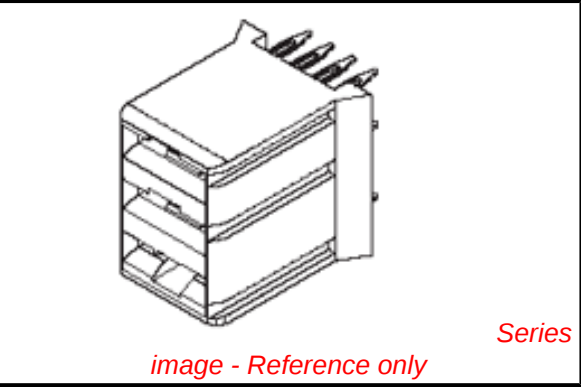
Active

Overview:

[hdm](#)

Description:

2.00mm (.079") Pitch HDM® Board-to-Board Backplane Power Module, Vertical, SMC, Power Receptacle, 1 Circuits, Gold (Au) 0.76µm (30µ")



Documents:

[Drawing \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-73670-9999 \(PDF\)](#)

General	
Product Family	Backplane Connectors
Series	73656
Application	Backplane
Comments	Backplane Power Module
Component Type	Power Header
Overview	hdm
Product Name	HDM®
Style	N/A
Physical	
Circuits (Loaded)	1
Circuits (maximum)	3
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	250
First Mate / Last Break	No
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Material - Metal	Beryllium Copper
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Gold
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Number of Columns	1
Number of Pairs	Open Pin Field
Number of Rows	3
Orientation	Vertical
PC Tail Length (in)	0.138 In
PC Tail Length (mm)	3.50 mm
PCB Locator	No
PCB Retention	None
PCB Thickness Recommended (in)	0.063 In, 0.189 In
PCB Thickness Recommended (mm)	1.60 mm, 4.80 mm
Packaging Type	Tube
Pitch - Mating Interface (in)	0.079 In
Pitch - Mating Interface (mm)	2.00 mm
Pitch - Term. Interface (in)	0.079 In
Pitch - Term. Interface (mm)	2.00 mm
Plating min: Mating (µin)	30
Plating min: Mating (µm)	0.75
Plating min: Termination (µin)	2
Plating min: Termination (µm)	0.05
Polarized to PCB	No
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole - Compliant Pin

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

73656Series

Mates With

[73651](#) HDM® Board-to-Board Daughterboard Power Module

Electrical

Current - Maximum per Contact	15A
Data Rate	1.0 Gbps
Real Signals (per 25mm)	75
Shielded	No
Voltage - Maximum	500V AC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

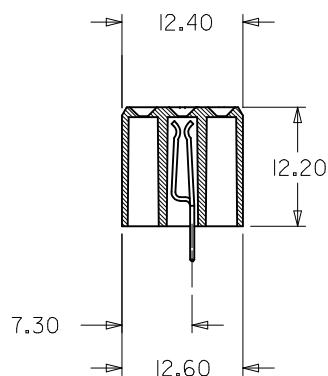
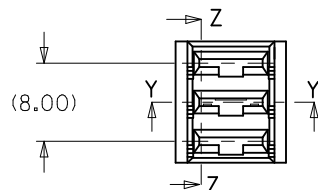
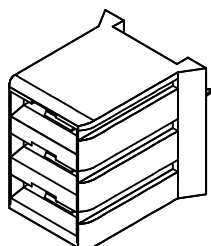
Application Specification	AS-73656-1998
Packaging Specification	PK-70873-0819
Product Specification	PS-73670-9999
Sales Drawing	SDA-73656-0190

HDM and High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation

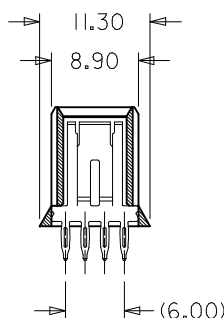
This document was generated on 05/14/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

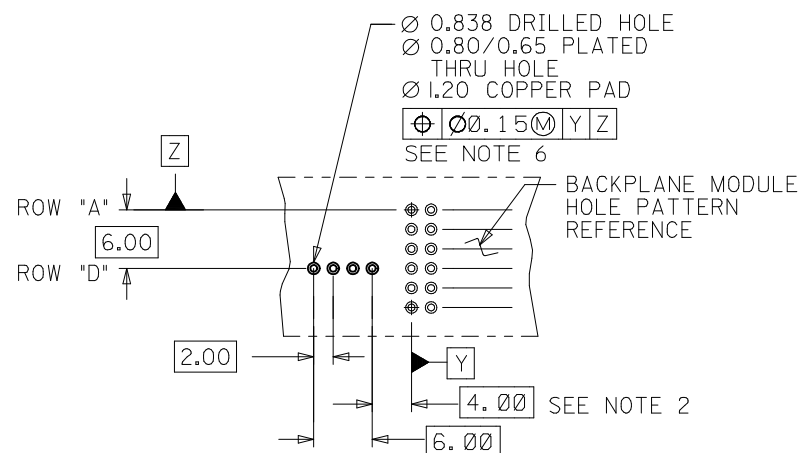
- NOTES:
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
 2. THIS DIMENSION MUST BE A MULTIPLE OF 4.00mm.
 3. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-73670-9999.
 4. PACKAGE ASSEMBLIES PER PK-70873-0819.
 5. THIS PART CONFORMS TO CLASS B OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002.
 6. HOLE SIZE SPECIFICATION IS FOR TIN/LEAD PLATED HOLES ONLY. FOR OTHER PLATING TYPES SEE MOLEX APPLICATION AS-73670-9996.



SECTION: Z-Z
ROTATED 90° CW



SECTION: Y-Y



BACKPLANE PC BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE

ADD NOTES 4 THRU 6 EC NO: UCP2009-1813 DRWN:SDANIELLEY 2009/07/17 CHKD:HSMART 2009/07/24 APPR:SWILLER 2009/07/24	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) <table><tr><td></td><td>mm</td><td>INCH</td></tr><tr><td>4 PLACES</td><td>± ---</td><td>± ---</td></tr><tr><td>3 PLACES</td><td>± ---</td><td>± ---</td></tr><tr><td>2 PLACES</td><td>± 0.15</td><td>± ---</td></tr><tr><td>1 PLACE</td><td>± 0.25</td><td>± ---</td></tr><tr><td colspan="3">ANGULAR ±1/2°</td></tr></table>		mm	INCH	4 PLACES	± ---	± ---	3 PLACES	± ---	± ---	2 PLACES	± 0.15	± ---	1 PLACE	± 0.25	± ---	ANGULAR ±1/2°			DIMENSION STYLE MM ONLY	SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
					mm	INCH																			
				4 PLACES	± ---	± ---																			
				3 PLACES	± ---	± ---																			
				2 PLACES	± 0.15	± ---																			
1 PLACE	± 0.25	± ---																							
ANGULAR ±1/2°																									
DRAWN BY BINGHAM		DATE 1998/05/05	TITLE SALES ASSY , HDM BACKPLANE POWER MODULE CUSTOM LOADED																						
CHECKED BY ELO		DATE 1998/05/05																							
APPROVED BY BIXLER		DATE 1998/05/05	MOLEX INCORPORATED																						
MATERIAL NO. 73656-0190		DOCUMENT NO. SDA-73656-0190		SHEET NO. 1 OF 1																					
REV		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SIZE B	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION																					



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331